

# 深圳厂家供应凸台铜基板热电分离工艺1平米起订

产品名称	深圳厂家供应凸台铜基板热电分离工艺1平米起订
公司名称	深圳市腾昌达科技有限公司
价格	1600.00/平米
规格参数	品牌:TCD 产地:深圳
公司地址	Sha Jing Jie Dao He Yi Cun Hong Qiao Gong Ye Qu
联系电话	0755-29186009 13823575335

## 产品详情

- 1、表面工艺：喷锡、镀金、沉金 /松香、OSP膜等。
- 2、PCB层数Layer 1-20层
- 3、大加工面积单面/双面板1480x600mm Single/
- 4、板厚0.3mm-3.2mm 小线宽0.10mm 小线距0.10mm
- 5、小成品孔径 $\phi$  0.2mm
- 6、小焊盘直径0.5mm
- 7、金属化孔孔径公差  $0.8 \pm 0.05\text{mm} > 0.8 \pm 0.10\text{mm}$
- 8、孔位差  $\pm 0.05\text{mm}$
- 9、绝缘电阻  $> 10^{14}$  (常态)
- 10、孔电阻 300  $\mu$
- 11、抗电强度 1.6Kv/mm
- 12、抗剥强度1.5v/mm
- 13、阻焊剂硬度  $> 5\text{H}$
- 14、热冲击 288 10sec

15、燃烧等级 94v-0

16、可焊性 235 3s在内湿润翘曲度 board Twist < 0.01mm/mm 离子清洁度 < 1.56微克/cm<sup>2</sup>

17、基材铜箔厚度：0.5oz 1oz 2oz 3oz

18、镀层厚度：一般为25微米，也可达到36微米

19、常用基材：FR-4、CEM-3、铝基板、[铜基板](#)、超导铝基板

20、客供资料方式：GERBER文件、POWERPCB文件、PROTEL文件、PADS2005文件、AUTOCAD文件、ORCAD文件、菲林、样板等

若想了解更多关于铝基板的最新行业资讯，敬请关注我们的官网<http://www.tengchangda.com/>